

第六届中日韩建筑防水学术交流会通知

自 2009 年 11 月在日本东京工业大学首次举行日中韩建筑防水学术交流会以来，为了促进中日韩三国在建筑防水领域研究人员的技术交流、以及生产与施工企业的合作与交流日益广泛与深入。进一步发展与深化这种交流与合作，八年来已经开展了五届日中韩建筑防水学术交流会，2017 年 10 月 26 日~27 日将在中国北京举行第六届中日韩建筑防水学术交流会，欢迎广大建筑防水领域的研究人员、生产与施工企业的技术人员参加与交流。

1. 主办单位

浙江工业大学建筑工程学院
中国建筑业协会建筑防水分会

2. 组织委员会

浙江工业大学	刘灵芝
中国建筑业协会建筑防水分会	曲 慧
浙江工业大学	张文华
日本早稻田大学	奥石直幸
日本沥青卷材工业会	中沢裕二
韩国首尔科学技术大学	吴祥根

3. 时间与地点

时 间：2017 年 10 月 26 日（星期四）~27 日（星期五），25 日报到
地 点：中国 北京友谊宾馆（北三环四通桥西南角）
（中国北京中关村南大街一号，电话：86-10- 68498888）

4. 论文主题内容

- (1) 各国的最新防水动向（防水工程新技术及防水新材料等研究）
- (2) 地下防水技术与质量管理
- (3) 装配式建筑防水技术与质量管理
- (4) 修缮工程中的防水技术与延续
- (5) 密封防水技术
- (6) 屋顶绿化与防根耐刺
- (7) 其他

5. 会议费用（含会务费，论文集，欢迎会等）

一般参加者：1600 元

学生参加者：800 元

6. 截止日期

2017 年 10 月 10 日之前将参会回执以及发表论文的全文标题用电子文件的形式提交。（具体范围请见附件）

7. 会议语言

英语、中文、日语、韩语

（中文、日语、韩语发表时一同翻译支持）

8. 联系地址

浙江省杭州市浙江工业大学建筑工程学院 刘灵芝

电话&FAX: 0086-571-85290731

中国建筑业协会建筑防水分会 曲 慧

电话: 010-68312596 57368809 传真: 010-57368809

大会统一邮箱: fsfh@cadg.cn 2280578519@qq.com

附件:

第六届中日韩建筑防水学术交流会参加回执



附：

第六届中日韩建筑防水学术交流会参加回执

《参加者》

姓名（汉字）：_____ 姓名（英语）：_____

工作单位：_____

联系地址：_____

E-mail：_____

电话：_____ FAX：_____

《会议费》

请在合适处打“√”。

参加者 1600RMB

学生 800RMB

*** 参会回执请在 10 月 10 日前返回。**